

2017年1月吉日

『半導体パッケージング技術展』ご来場御礼

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

2017年1月18日から20日まで開催されました『半導体パッケージング技術展』では、ご多忙の折にもかかわらず遠方より弊社ブースにお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。3日間の会期でしたが、皆様のおかげをもちまして、盛況のうちに展示会を終了致しました。これもひとえに皆様のご愛顧の賜物と、心よりお礼申し上げます。

今後とも皆様のご期待に沿えますよう、社員一同全力を挙げ、社是であります『創造と開拓』をモットーにドライリフトオフ装置、TAIKO 関連装置、新型マウンター、研削機をはじめとした装置群で皆様の利益に貢献できる装置造りに努める所存ですので、何卒、末永くご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

敬具



ご来場ありがとうございました。

株式会社タカトリ
The Power of "T"
Technology Trust Teamwork